

第 60 回熱測定討論会シンポジウム
「企業の材料開発における”熱”の利用」

日時・会場：9月27日（金）10:00-11:20、京都府立大学稲盛記念会館 104（会場 C）

座長：古島 圭智（東レリサーチセンター）

10:00-10:20（2C1000）

「高速カロリメトリを用いたプラスチック成形シミュレーションの高精度化」

安田 周平（マツダ）

10:20-10:40（2C1020）

「ポリプロピレンの相転移と成形加工」

山田 浩司（東洋紡）

10:40-11:00（2C1040）

「半導体パッケージ用エポキシ封止材の熱硬化と実装過程における課題と対策」

石川 有紀（サンユレック）

11:00-11:20（2C1100）

「熱力学利用相構造制御による高性能材料」

小林 定之（東レ）